

2025年卒対象 北大学生限定イベント

北海道大学キャリアセンター

インターンシップに繋がる 企業研究フェア

▶ オンライン



2023
5/18木 19金, 25木 26金

午前の部 ▶ 10:00~12:00 / 午後の部 ▶ 13:00~15:00

1社30分 × 3回のLIVE配信を行います。配信内容は3回とも同じです。出来る限り様々な企業の配信を見ましょう。

主な
参加企業
(一部抜粋)

ソニーグループ、日本ハム、村田製作所、パナソニックグループ、日本経済新聞社、日立製作所、ニトリホールディングス、協和キリン、セガ/セガ札幌スタジオ …など



インターンシップに繋がる企業研究フェア特設サイトより、
予約を行ってください。 → hokudaifair.749.vc/



予約フォームから直接予約する場合はこちらから
<https://ws.formzu.net/dist/S45198221/>

より詳しい参加企業はこのチラシ裏面 →
または特設サイトよりご確認ください!

「Zoom」を利用して交流を行います。事前に最新版をインストールしてご準備ください。

カメラオン推奨

服装自由



北海道大学
HOKKAIDO UNIVERSITY

共催：国立大学法人 北海道大学キャリアセンター
株式会社 学生情報センター

運営：北海道大学 インターンシップに繋がる企業研究フェア 運営事務局 (株式会社 学生情報センター内)
(問い合わせ先) E-mail / hokudai-fair@access-t.co.jp

参加企業一覧 (予定 / 法人格省略 / 掲載順不同)

5/18(木)

午前の部 10:00~12:00

北海道銀行	日本ハム
古河電気工業	テツゲン
東日本旅客鉄道 (JR東日本)	NTT データビジネスシステムズ
村田製作所	ヤンマーホールディングス

午後の部 13:00~15:00

パナソニックグループ	セガ セガ札幌スタジオ
構造計画研究所	日本M&Aセンター
EIZO	日本製鉄
東京エレクトロン	日本生命保険

5/19(金)

午前の部 10:00~12:00

北海道ガス	パナソニックグループ
日本郵船	三菱UFJリサーチ & コンサルティング
日本電産	日本経済新聞社
いすゞ自動車	セイコーエプソン

午後の部 13:00~15:00

ベネッセコーポレーション	リコーITソリューションズ
レンゴー	ジヤトコ
富士電機	セコマ
日本銀行	ニトリホールディングス

5/25(木)

午前の部 10:00~12:00

日立製作所	三井住友トラスト パナソニックファイナンス
学校法人高宮学園 代々木ゼミナール	東海旅客鉄道 (JR東海)
三菱地所レジデンス	DMG MORI Digital
日糧製パン	オリエンタル白石

午後の部 13:00~15:00

清水建設	ミネベアミツミ
住友金属鉱山	日本ガイシ
デリカフーズ	大日本コンサルタント (DNホールディングスグループ)
三菱総合研究所	全国農業協同組合 (JA全農)

5/26(金)

午前の部 10:00~12:00

ソニーグループ <small>(4社合同:ソニーグループ(株)、(株)ソニーインタラクティブエンタテインメント、 ソニー(株)、ソニーセミコンダクタソリューションズ(株))</small>	北海道漁業協同組合
シグマクシス	アジェンダ
HARP	JFEシステムズ
インテック	協和キリン

午後の部 13:00~15:00

中外製薬	日立ハイテック
成田国際空港	ホクレン農業協同組合
シーズ・ラボ	NTTデータMSE
テルモ	小糸製作所

午前(10:00~12:00)・午後(13:00~15:00)の2部制
各部複数の参加企業が30分×3回の交流会を行います。

入退場自由! 是非ご視聴ください!